

INTERNATIONAL STANDARD

IEC 60068-2-58

Second edition
1999-01

Environmental testing –

Part 2-58:

**Tests – Test Td – Test methods for solderability,
resistance to dissolution of metallization
and to soldering heat of surface mounting
devices (SMD)**

Essais d'environnement –

Partie 2-58:

*Essais – Essai Td – Méthodes d'essai de la soudabilité,
de la résistance de la métallisation à la dissolution
et de la résistance à la chaleur de soudage
des composants pour montage en surface*



Reference number
IEC 60068-2-58:1999(E)